展示エリア出展企業・団体

- ■企業・団体(申し込み順)
- リソテックジャパン株式会社(https://www.ltj.co.jp/)

For the next generation lithography]

- ●マイクロニックテクノロジーズ株式会社 (https://www.mycronic.com/ja/)
 - 「 光電融合へ寄与する 3D レーザーリソグラフィーソリューション

Photonic Wire Bonding(PWB) and Facet-Attached Micro-Optical Lenses(FAML) J

●株式会社協同インターナショナル (https://www.kyodo-inc.co.jp)

「電子デバイス開発の試作支援並びに量産部材供給」

●株式会社 FSMC (https://fsmc.co.jp)

「オンデマンド短納期カスタム IC を実現する LDIC プラットフォーム開発」

●神津精機株式会社 (https://www/kohzu.co.jp)

「 高精度アライメントユニット 」

- ●株式会社 SCREEN セミコンダクターソリューションズ (https://www.screen.co.jp/spe/) 2 ブース 「 SCREEN の半導体製造装置およびソリューション 」
- ●株式会社村田製作所 (https://www.murata.com/ja-jp) 2 ブース

「 Better Co-Being: ふしぎな石ころ"echorb" 」

●株式会社堀場製作所 (https://horiba.com/jpn/) 2ブース

「未定」

- ●株式会社東設 (https://www.tosetz.com)
 - 「 ①脱気システム、②電解メッキ装置 」
- ●第一実業株式会社 (https://www.djk.co.jp)

「インクジェット装置 |

●株式会社インターテック販売 (https://www.itcjs.com)

「 PTP 装置・TC ウエハ 」

● ローム株式会社(https://www.rohm.co.jp)

「 高品質ビームで LiDAR の小型化、低コスト化に貢献! フォトニック結晶ダイオード 」

- ■「**文部科学省 マテリアル先端リサーチインフラ** 」 2ブース
- ●京都大学(http://www.kyoto-u.ac.ip/ja)
- ●大阪大学(https://www.osaka-u.ac.jp/ja)
- ●奈良先端科学技術大学院大学(http://www.naist.jp/)
- ●山形大学 (https://yamagata-u.ac.jp)